# (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-333210 (P2000-333210A)

(43)公開日 平成12年11月30日(2000.11.30)

(51) Int.Cl.7		談別記号	FΙ		ž	·-マコード(参考)
H04N	13/02		H04N	13/02		2F065
G01B	11/24		G01B	11/24	K	5B047
G06T	1/00		G06F	15/64	Z	5 C 0 6 1

審査請求 未請求 請求項の数10 OL (全 14 頁)

(21)出願番号	特願平11-141650	(71)出願人	
			旭光学工業株式会社
(22)出顧日	平成11年5月21日(1999.5.21)		東京都板橋区前野町2丁目36番9号
		(72)発明者	背木 晴美
			東京都板橋区前野町2丁目36番9号 旭光
			学工業株式会社内
		(74)代理人	·
		(14) (VE)	
			弁理士 松浦 孝
		1	

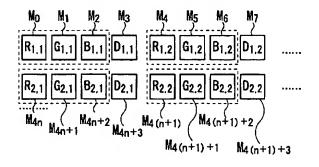
最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】 3次元画像入力装置および記録媒体

#### (57)【要約】

【課題】 3次元画像処理を迅速かつ容易に行なえ、記録容量も小さいデータ形式で3次元画像データを記録媒体に記録する3次元画像入力装置を得る。

【解決手段】 CCDにより被計測物体のRGBに関する画像データ $R_{i,j}$ 、 $G_{i,j}$ 、 $B_{i,j}$  (i, j=1, 2,  $\cdots$ ) を得る。被計測物体にバルス状の測距光を照射しその反射光の受光量を利用してCCD画素に対応する被計測物体までの距離データ $D_{i,j}$  を得る。画像データ $R_{i,j}$ 、 $G_{i,j}$ 、 $B_{i,j}$  と距離データ $D_{i,j}$ とを画素に対応させて記録媒体上の1つのファイルに記録する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 被写体の画像データを画素毎に得る画像 入力手段と、前記画素に対応する前記被写体までの距離 を検出しその距離データを得る距離データ検出手段と、 前記画素に対応する前記画像データおよび前記距離デー タを1つのファイルとして記録媒体に記録する3次元画 像データ記録手段とを備えたことを特徴とする3次元画 像入力装置。

【請求項2】 前記記録媒体において前記画素に対応す る前記画像データと前記距離データが隣接して記録され 10 ることを特徴とする請求項1に記載の3次元画像入力装

【請求項3】 前記ファイルが、このファイル内で共有 される情報を記録するためのファイル管理領域とデータ を記録するためのデータ領域とを有することを特徴とす る請求項1に記載の3次元画像入力装置。

【請求項4】 前記距離データが所定の距離単位に基く 絶対距離データであることを特徴とする請求項1に記載 の3次元画像入力装置。

【請求項5】 前記距離単位が前記ファイル管理領域に 20 記録されることを特徴とする請求項3に記載の3次元画 像入力装置。

【請求項6】 前記距離データが所定の距離レンジにお ける相対距離データであって、前記距離レンジに関する 距離レンジ情報が前記ファイル管理領域に記録されるこ とを特徴とする請求項3に記載の3次元画像入力装置。

【請求項7】 前記距離レンジ情報が前記距離レンジの 最近距離と最遠距離または最近距離と距離レンジの幅で 表されることを特徴とする請求項6に記載の3次元画像 入力装置。

【請求項8】 前記距離データが基準距離データとの差 分データで表されることを特徴とする請求項1に記載の 3次元画像入力装置。

【請求項9】 前記基準距離データが所定方向に隣接し た前記距離データであり、基準とすべき隣接した距離デ ータが存在しないとき前記距離データが差分データでな いことを特徴とする請求項8に記載の3次元画像入力装 置。

【請求項10】 被写体像の各画素に対応する画像デー タと、被写体までの距離を示し前記各画素に対応する距 40 離データとが1つのファイルとして記録されたことを特 徴とする記録媒体。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、被計測物体の3次 元形状および2次元画像に関する情報を検出する3次元 画像入力装置に関する。

[0002]

【従来の技術】従来3次元画像入力装置による3次元計

方式と、光等を照射しない受動方式とに分類される。能 動方式には、光伝播時間測定法、変調した光波を用いる・ 位相差測定法、三角測量法、モアレ法、干渉法等が知ら れており、受動方式には、ステレオ視法、レンズの焦点 法等が知られている。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】これらの3次元計測法 により求められた被計測物体までの距離情報と被計測物 体の2次元画像情報を同時に記録する方法として、例え ばデジタルスチルカメラにおける画像フォーマット規格 Exif(JEIDA規格)がある。これは自動焦点装 置などを用いて被写体までの距離を検出し、得られた距 離データをファイルの管理領域に、2次元画像データ (以下画像データと記す)をデータ領域に記録するもの である。しかしこのフォーマットで記録される距離デー タは、被計測物体までの一つの距離データのみであり、 これを用いて3次元画像処理を行なうことはできなかっ た。

【0004】また、特開平8-317425号公報に開 示された装置では、ステレオ視法における2枚1組の左 眼用および右眼用の画像データを単一の記録媒体に混在 させて記録し、それら一対の画像データの関連情報をフ ァイルの管理領域に記録している。しかし、この方法で は1つの3次元画像情報を得るために2枚分の画像デー タを記録する必要があり、通常の画像データのほぼ2倍 の記録容量が必要であった。しかも距離情報の算出には 左眼用画像の各画素が右眼用画像のどの画素に対応する かなどの関係を求める必要があるため全画素に対応する 距離データを得ることは困難であり、距離データを直接 30 利用する3次元画像処理などにおいては不便であった。

【0005】本発明は、少ない記憶容量で高精度の3次 元画像情報を記録でき、3次元画像処理を容易に実行で きる形式で画像データおよび距離データを記録媒体に記 録する3次元画像入力装置を得ることを目的としてい る。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】本発明の3次元画像入力 装置は、被写体の画像データを画素毎に得る画像入力手 段と、画素に対応する被写体までの距離を検出しその距 離データを得る距離データ検出手段と、画素に対応する 画像データおよび距離データを1つのファイルとして記 録媒体に記録する3次元画像データ記録手段とを備える ことを特徴とする。

【〇〇〇7】記録媒体において好ましくは、画素に対応 する画像データと距離データが隣接して記録される。ま たファイルが、このファイル内で共有される情報を記録 するためのファイル管理領域とデータを記録するための データ領域とを有する。

【0008】距離データは例えば、所定の距離単位に基 測は、光、電波あるいは音を被計測物体に照射する能動 50 く絶対距離データであり、その距離単位がファイル管理

領域に記録される。また距離データは例えば、所定の距離レンジにおける相対距離データであって、距離レンジに関する距離レンジ情報がファイル管理領域に記録され、距離レンジ情報が距離レンジの最近距離と最遠距離または最近距離と距離レンジの幅で表される。

【0009】距離データは例えば、基準距離データとの 差分データで表される。この場合、好ましくは、基準距 離データは所定方向に隣接した距離データで、基準とす べき隣接した距離データが存在しないとき距離データは 差分データでない。

【0010】本発明の記録媒体は、被写体像の各画素に対応する画像データと、被写体までの距離を示し前記各画素に対応する距離データとが1つのファイルとして記録されることを特徴とする。

#### [0011]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。図1は本発明の第1の実施形態である3次元画像入力装置を備えたカメラの斜視図である。

【0012】カメラ本体10の前面において、撮影レン 20 ズ11の左上にはファインダ窓12が設けられ、右上にはストロボ13が設けられている。カメラ本体10の上面において、撮影レンズ11の真上には、測距光であるレーザ光を照射する発光装置(光源)14が配設されている。発光装置14の左側にはレリーズスイッチ15と液晶表示パネル16が設けられ、また右側にはモード切替ダイヤル17とV/Dモード切替スイッチ18が設けられている。カメラ本体10の側面には、ICメモリカード等の記録媒体を挿入するためのカード挿入口19が形成され、また、ビデオ出力端子20とインターフェー 30 スコネクタ21が設けられている。

【0013】図2は図1に示すカメラの回路構成を示すブロック図である。撮影レンズ11の中には絞り25が設けられている。絞り25の開度はアイリス駆動回路26によって調整される。撮影レンズ11の焦点調節動作およびズーミング動作はレンズ駆動回路27によって制御される。

【0014】撮影レンズ11の光軸上には撮像素子(CCD)28が配設されている。CCD28には、撮影レンズ11によって被写体像が形成され、被写体像に対応 40した電荷が発生する。CCD28における電荷の蓄積動作、電荷の読出動作等の動作はCCD駆動回路30によって制御される。CCD28から読み出された電荷信号すなわち画像信号はアンプ31において増幅され、A/D変換器32においてアナログ信号からデジタル信号に変換される。デジタルの画像信号は撮像信号処理回路33においてガンマ補正等の処理を施され、画像メモリ34に一時的に格納される。アイリス駆動回路26、レンズ駆動回路27、CCD駆動回路30、撮像信号処理回路33はシステムコントロール回路35によって制御さ 50

ns.

【0015】画像信号は画像メモリ34から読み出され、LCD駆動回路36に供給される。LCD駆動回路36は画像信号に応じて動作し、これにより画像表示LCDパネル37には、画像信号に対応した画像が表示される。

4

【0016】また画像メモリ34から読み出された画像 信号はTV信号エンコーダ38に送られ、ビデオ出力端 子20を介して、カメラ本体10の外部に設けられたモ 10 ニタ装置39に伝送可能である。システムコントロール 回路35はインターフェース回路40に接続され、イン ターフェース回路40はインターフェースコネクタ21 に接続されている。したがって画像メモリ34から読み 出された画像信号は、インターフェースコネクタ21に 接続されたコンピュータ41に伝送可能である。またシ ステムコントロール回路35は、記録媒体制御回路42 を介して画像記録装置43に接続されている。したがっ て画像メモリ34から読み出された画像信号は、画像記 録装置43に装着された I Cメモリカード等の記録媒体 Mに記録可能である。また記録媒体Mに一旦記録された 画像信号は必要に応じて記録媒体Mから読み出され、シ ステムコントロール回路35を介してLCDパネル37 に表示することができる。

【0017】システムコントロール回路35には、発光素子制御回路44が接続されている。発光装置14には発光素子14aと照明レンズ14bが設けられ、発光素子14aの発光動作は発光素子制御回路44によって制御される。発光素子14aは測距光であるレーザ光を照射するものであり、このレーザ光は照明レンズ14bを介して被計測物体の全体に照射される。被計測物体において反射した光は撮影レンズ11に入射する。この光をCCD28によって検出することにより、後述するように被計測物体の3次元画像が計測される。なお、この計測において、CCD28における転送動作のタイミング等の制御はシステムコントロール回路35とCCD駆動回路30によって行なわれる。

【0018】システムコントロール回路35には、レリーズスイッチ15、モード切替ダイヤル17、V/Dモード切替スイッチ18から成るスイッチ群45と、液晶表示パネル(表示素子)16とが接続されている。

【0019】図3および図4を参照して、本実施形態における距離測定の原理を説明する。なお図4において横軸は時間もである。

【0020】距離測定装置Bから出力された測距光は被計測物体Sにおいて反射し、図示しないCCDによって受光される。測距光は所定のパルス幅Hを有するパルス状の光であり、したがって被計測物体Sからの反射光も、同じパルス幅Hを有するパルス状の光である。また反射光のパルスの立ち上がりは、測距光のパルスの立ち上がりよりも時間δ・t(δは遅延係数)だけ遅れる。

測距光と反射光は距離計測装置Bと被計測物体Sの間の\* $r = \delta \cdot t \cdot C/2$ 

により得られる。ただしCは光速である。

【0021】例えば測距光のパルスの立ち上がりから反射光を検知可能な状態に定め、反射光のパルスが立ち下がる前に検知不可能な状態に切換えるようにすると、すなわち反射光検知期間下を設けると、この反射光検知期間下における受光量Aは、距離 r が大きくなるほど (時間 8・ t が大きくなるほど) 小さくなる。

【0022】本実施形態では上述した原理を利用して、CCD28に設けられ、2次元的に配列された複数のフォトダイオード(光電変換素子)においてそれぞれ受光量Aを検出することにより、カメラ本体10から被計測物体Sの表面の各点までの距離をそれぞれ検出し、被計測物体Sの表面形状に関する3次元画像のデータを一括して入力している。

【0023】図5は、CCD28に設けられるフォトダイオード51と垂直転送部52の配置を示す図である。図6は、CCD28を基板53に垂直な平面で切断して示す断面図である。このCCD28は従来公知のインターライン型CCDであり、不要電荷の掃出しにVOD(縦型オーバーフロードレイン)方式を用いたものである。

【0024】フォトダイオード51と垂直転送部(信号電荷保持部)52はn型基板53の面に沿って形成されている。フォトダイオード51は2次元的に格子状に配列され、垂直転送部52は所定の方向(図5において上下方向)に1列に並ぶフォトダイオード51に隣接して設けられている。垂直転送部52は、1つのフォトダイ30オード51に対して4つの垂直転送電極52a,52b,52c,52dを有している。したがって垂直転送部52では、4つのポテンシャルの井戸が形成可能であり、従来公知のように、これらの井戸の深さを制御することによって、信号電荷をCCD28から出力することができる。なお、垂直転送電極の数は目的に応じて自由に変更できる。

【0025】基板53の表面に形成されたp型井戸の中にフォトダイオード51が形成され、p型井戸とn型基板53の間に印加される逆バイアス電圧によってp型井 40戸が完全空乏化される。この状態において、入射光(被計測物体からの反射光)の光量に応じた電荷がフォトダイオード51において蓄積される。基板電圧Vsubを所定値以上に大きくすると、フォトダイオード51に蓄積した電荷は、基板53側に掃出される。これに対し、転送ゲート部54に電荷転送信号(電圧信号)が印加されたとき、フォトダイオード51に蓄積した電荷は垂直転送部52に転送される。すなわち電荷掃出し信号によって電荷を基板53側に掃出した後、フォトダイオード51に蓄積した信号電荷が、電荷転送信号によって垂直転※50

\* 2倍の距離 r を進んだことになるから、その距離 r は . . . (1)

※送部52側に転送される。このような動作を繰り返する ことにより、垂直転送部52において信号電荷が積分され、いわゆる電子シャッタ動作が実現される。

【0026】図7は、被計測物体の表面の各点までの距離に関するデータを検出する距離情報検出動作のタイミングチャートである。図1、図2、図5~図7を参照して距離情報検出動作を説明する。

10 【0027】垂直同期信号S1の出力に同期して電荷掃出し信号(パルス信号)S2が出力され、これによりフォトダイオード51に蓄積していた不要電荷が基板53の方向に掃出される。電荷掃出し信号S2の出力の終了と略同時に発光装置14が起動され、一定のパルス幅を有するパルス状の測距光S3が出力される。測距光S3は被計測物体において反射し、CCD28に入射する。すなわちCCD28によって被計測物体からの反射光S4が受光される。測距光S3の出力から一定時間が経過したとき、電荷転送信号(パルス信号)S5が出力され、これによりフォトダイオード51に蓄積された電荷が垂直転送部52に転送される。なお、電荷転送信号S5の出力は、測距光の出力の終了よりも前に行なわれる。

【0028】このように電荷掃出し信号S2の出力の終 了から電荷転送信号S5の出力開始までの期間Tu1の 間、フォトダイオード51には、被計測物体までの距離 に対応した信号電荷が蓄積される。すなわち測距光S3 が出力される期間Ts と電荷蓄積期間Tuiとが略同時に 開始した場合、S4はS3に比べてδ・tだけ遅れるの で、電荷蓄積期間Tu1の方が早く終了し、反射光S4の 一部のみがCCD28によって検知され、検知された光 によって生じる信号電荷S6は被計測物体までの距離に 対応している。換言すれば、被計測物体からの反射光S 4のうち、電荷蓄積期間Tu1内にフォトダイオード51 に到達した光に対応した信号電荷S6がフォトダイオー ド51に蓄積される。この信号電荷S6は、電荷転送信 号S5によって垂直転送部52に転送される。なお測距 光S3の出力期間Ts は電荷蓄積期間Tu1よりも早く開 始してもよい。

0 【0029】電荷転送信号S5の出力から一定時間が経過した後、再び電荷掃出し信号S2が出力され、垂直転送部52への信号電荷の転送後にフォトダイオード51 に蓄積された不要電荷が基板53の方向へ掃出される。すなわち、フォトダイオード51において新たに信号電荷の蓄積が開始する。そして、上述したのと同様に、電荷蓄積期間Tu1が経過したとき、信号電荷は垂直転送部52へ転送される。

【0030】このような信号電荷S6の垂直転送部52 への転送動作は、次の垂直同期信号S1が出力されるまで、繰り返し実行される。これにより垂直転送部52に

おいて、信号電荷S6が積分され、1フィールドの期間 (2つの垂直同期信号S1によって挟まれる期間)に積 分された信号電荷 S 6 は、その期間被計測物体が静止し ていると見做せれば、被計測物体までの距離情報に対応 している。

【0031】以上説明した信号電荷S6の検出動作は1 つのフォトダイオード51に関するものであり、全ての フォトダイオード51においてこのような検出動作が行 なわれる。1フィールドの期間の検出動作の結果、各フ ォトダイオード51に隣接した垂直転送部52の各部位 には、そのフォトダイオード51によって検出された距 離情報が保持される。この距離情報は垂直転送部52に おける垂直転送動作および図示しない水平転送部におけ る水平転送動作によってCCD28から出力される。

【0032】しかし、CCD28により検出された反射 光は、被計測物体の表面の反射率の影響を受けている。 したがって、この反射光を介して得られた距離情報には 反射率に起因する誤差が含まれている。また、CCD2 8により検出された反射光には、被計測物体からの反射 光以外に外光等の成分も含まれており、これに起因する 誤差も存在する。次にこれらの誤差の補正方法について 図8~図10及び図11、図12、図15を参照して説 明する。

【0033】まずカメラに設けられた各モード切替スイ ッチを手動で切り替えることにより各モードが設定され る。すなわち、V/Dモード切替スイッチ18を操作す ることによって、ビデオ(V)モードと距離測定(D) モードの何れかが設定される。またカメラ本体10の背 面に設けられた3次元画像入力モード(3Dモード)切 替スイッチ61(図15参照)を手動で切り替えること 30 により3Dモードのオン/オフが設定される。3Dモー ドとは、相互に関連した3次元的な距離情報と2次元的 な画像情報とを、1つのファイルとして記録媒体に記録 する動作モードを言う。一対の距離情報と画像情報を1 つのファイルとして記録するには、3Dモードに設定し た後に、Dモードで距離情報を検出し、続けてVモード で画像情報を検出するか、あるいはVモードで画像情報 を検出し、続けてDモードで距離情報を検出しなくては ならない。

【0034】ステップ101においてレリーズスイッチ 40 15が全押しされていることが確認されるとステップ1 O2が実行され、ビデオ(V)モードと距離測定(D) モードのいずれが選択されているかが判定される。Dモ ードが選択されているとき、ステップ103において垂 直同期信号S1が出力されるとともに測距光制御が開始 される。すなわち発光装置14が駆動され、パルス状の 測距光S3が断続的に出力される。次いでステップ10 4が実行され、CCD28による検知制御が開始され る。すなわち図7を参照して説明した距離情報検出動作 が開始され、電荷掃出し信号S2と電荷転送信号S5が 50 交互に出力されて、距離情報の信号電荷S6が垂直転送 部52において積分される。

【0035】ステップ105では、距離情報検出動作の 開始から1フィールド期間が終了したか否か、すなわち 新たに垂直同期信号S1が出力されたか否かが判定され る。1フィールド期間が終了するとステップ106へ進 み、距離情報の信号電荷S6がCCD28から出力され る。この信号電荷S6はステップ107において画像メ モリ34に一時的に記憶される。ステップ108では測 距光制御がオフ状態に切換えられ、発光装置14の発光 動作が停止する。

【0036】ステップ109~112では、距離補正情 報の検出動作が行なわれる。まずステップ109では、 図8に示すように、垂直同期信号S11が出力されると ともにCCD28による検知制御が開始される。すなわ ち発光装置14の発光動作が行なわれることなく、光源 が消灯された状態で、電荷掃出し信号S12と電荷転送 信号S15が交互に出力される。電荷蓄積時間Tu1は図 7に示す距離情報検出動作と同じであるが、被計測物体 に測距光が照射されないため(符号S13)、反射光は 存在せず(符号S14)。したがって、距離情報の信号 電荷は発生しないが、CCD28には外光等の外乱成分 が入射するため、この外乱成分に対応した信号電荷 S1 6が発生する。この信号電荷S16は、外乱成分が距離 情報に及ばす影響を補正するための、電荷蓄積時間Tu1 に対する距離補正情報に対応している。

【0037】ステップ110では、距離補正情報の検出 動作の開始から1フィールド期間が終了したか否か、す なわち新たに垂直同期信号S11が出力されたか否かが 判定される。1フィールド期間が終了するとステップ1 11において、距離補正情報の信号電荷S16がCCD 28から出力される。距離補正情報の信号電荷S16は ステップ112において画像メモリ34に一時的に記憶 される。

【0038】ステップ113~117では、反射率情報 の検出動作が行なわれる。ステップ113では、図9に 示すように、垂直同期信号S21が出力されるとともに 測距光制御が開始され、パルス状の測距光S23が断続 的に出力される。ステップ114では、CCD28によ る検知制御が開始され、電荷掃出し信号S22と電荷転 送信号S25が交互に出力される。この反射率情報の検 出動作は、電荷掃出し信号S22が出力されてから電荷 転送信号S25が出力されるまでの電荷蓄積期間Tu2内 に、反射光S24の全てが受光されるように制御され る。すなわち、CCD28の各フォトダイオード51に 蓄積される信号電荷S26のパルス幅Tsは測距光S2 3のパルス幅Ts と同じである。

【0039】したがって信号電荷S26は、被計測物体 までの距離とは関係せず、被計測物体の表面の反射率に 依存する反射率情報に対応している。

【0040】ステップ115では、反射率情報検出動作 の開始から1フィールド期間が終了したか否か、すなわ ち新たに垂直同期信号S21が出力されたか否かが判定 される。1フィールド期間が終了するとステップ116 へ進み、反射率情報の信号電荷S26がCCD28から 出力される。この信号電荷S26はステップ117にお いて画像メモリ34に一時的に記憶される。ステップ1 18では測距光制御がオフ状態に切換えられ、発光装置 14の発光動作が停止する。

【0041】ステップ119~122では、反射率補正 10 情報の検出動作が行なわれる。ステップ119では、図 10に示すように、垂直同期信号S31が出力されると ともにCCD28による検知制御が開始される。すなわ ち発光装置14の発光動作が行なわれることなく、光源 が消灯された状態で、電荷掃出し信号S32と電荷転送 信号S35が交互に出力される。電荷蓄積時間Tu2は図 9に示す反射率情報検出動作と同じであるが、被計測物 体に測距光が照射されないため(符号S33)、反射光 は存在せず(符号S34)。したがって、反射率情報の 信号電荷は発生しないが、CCD28には外光等の外乱 20 成分に対応した信号電荷S36が発生する。この信号電 荷S36は、外乱成分が電荷蓄積時間Tu2に対する反射 率情報に及ぼす影響を補正するための反射率補正情報に 対応している。

【0042】ステップ120では、反射率補正情報の検 出動作の開始から1フィールド期間が終了したか否か、 すなわち新たに垂直同期信号S31が出力されたか否か が判定される。1フィールド期間が終了するとステップ 121において、反射率補正情報の信号電荷S36がC CD28から出力され、ステップ122において画像メ 30 モリ34に一時的に記憶される。ステップ123では、 ステップ103~122において得られた距離情報、距 離補正情報、反射率情報および反射率補正情報を用いて 距離データの演算処理が行なわれる。

【0043】ステップ124では、3Dモードが設定さ れているか否かが判定される。3Dモードが設定されて いると判定された場合には、設定されているモードが3\*

$$Sn = k \cdot R \cdot I \cdot t$$

で表される。ここでkは比例定数で、撮影レンズのFナ ンバーや倍率等によって変化する。

【0046】被計測物体がレーザ等の光源からの光で照※

$$I = I_S + I_B$$

と表せる。

【0047】図7に示されるようにパルス状の電荷蓄積 時間をTu1、測距光S3のパルス幅をTs 、距離情報の★

> $S_{10} = \Sigma (k \cdot R (I_S \cdot T_D + I_B \cdot T_{U1}))$  $= k \cdot N \cdot R (I_S \cdot T_D + I_B \cdot T_{U_1})$

となる。なお、パルス幅Toは

$$T_{D} = T_{U_{1}} - \delta \cdot t$$

$$= T_{U_{1}} - 2 r/C \qquad \cdots (5)$$

\*Dモードであり、対となる画像情報が未だ検出されてい ないならばV/Dモード切替スイッチ18をVモードに 切り替え画像情報を検出するようにステップ125で表 示部16に警告が表示され、オペレーターはV/Dモー ド切替スイッチ18をVモードに手動で切り替える。そ の後ステップ126において距離データが出力され、こ の検出動作は終了する。また3Dモードではないと判定 された場合には、直ちにステップ126に処理が移り距 離データが出力され、この検出動作は終了する。なおモ ードが3Dモードに設定されている否かで、ステップ1 26及びステップ132における距離データ、画像デー タの出力方法が異なるが、その詳細については後に述べ る。

10

【0044】一方、ステップ102においてVモードが 選択されていると判定されたとき、ステップ127にお いて測距光制御がオフ状態に切換えられるとともに、ス テップ128においてCCD28による通常の撮影動作 (CCDビデオ制御)がオン状態に定められる。ステッ プ129では画像が撮像されるまで待機し、1画像撮像 されるとステップ130に処理が移る。ステップ130 では、モードが3Dモードに設定されているか否かが判 定される。3Dモードに設定されているときには、Dモ ードに切り替え距離情報を検出するように、ステップ1 31で表示部16に警告が表示され、操作者はV/Dモ ード切替スイッチ18を手動でDモードに切り替える。 その後ステップ132でCCDビデオ制御により得られ た画像信号が、所定のデータ形式に変換された後画像デ ータとして出力され、この検出動作は終了する。3Dモ ードでないときには、直ちにステップ132において画 像データが出力されこの画像検出動作は終了する。

【0045】ステップ123において実行される演算処 理の内容を図7~図10を参照して説明する。反射率R の被計測物体が照明され、この被計測物体が輝度 I の2 次光源と見做されてCCDに結像された場合を想定す る。このとき、電荷蓄積時間もの間にフォトダイオード に発生した電荷が積分されて得られる出力Snは、

 $\cdots$  (2)

※明される場合、輝度 I はその光源による輝度 Is と背景 40 光による輝度 I B との合成されたものとなり、

 $\cdot \cdot \cdot (3)$ ★信号電荷S6のパルス幅をToとし、1フィールド期間

中のその電荷蓄積時間がN回繰り返されるとすると、得

られる出力S10は、  $\cdots$  (4)

12

\*も十分大きく、反射光の単位受光時間を全部含むように

制御された場合に得られる出力S₂₀は、

と表せる。

【0048】図9に示されるようにパルス状の電荷蓄積 時間Tu2が、測距光S23の期間(パルス幅)Tsより\*

$$S_{20} = \Sigma \left( k \cdot R \left( I_s \cdot T_s + I_B \cdot T_{U2} \right) \right)$$
  
=  $k \cdot N \cdot R \left( I_s \cdot T_s + I_B \cdot T_{U2} \right)$   $\cdot \cdot \cdot (6)$ 

となる。

【0049】図8に示されるように発光を止めて、図7※

$$S_{11} = \Sigma (k \cdot R \cdot I_B \cdot T_{U1})$$

$$= k \cdot N \cdot R \cdot I_B \cdot T_{U1} \cdot \cdot \cdot (7)$$

となる。同様に、図10に示されるような電荷蓄積を行★10★なった場合に得られる出力S21は、

$$S_{21} = \Sigma (k \cdot R \cdot I_B \cdot T_{U2})$$

$$= k \cdot N \cdot R \cdot I_B \cdot T_{U2} \cdot \cdot \cdot (8)$$

となる。

☆ ☆【0050】(4)、(6)、(7)、(8)式から、

$$S_0 = (S_{10} - S_{11}) / (S_{20} - S_{21})$$
  
=  $T_0 / T_s$   $\cdots (9)$ 

が得られる。

【0051】上述したように測距光S3と反射光S4にはそれぞれ外光等の外乱成分(背景光による輝度IB)が含まれている。(9)式のTD/Tsは、測距光S3を照射したときの被計測物体からの反射光S4の光量を、測距光S3の光量によって正規化したものであり、これは、測距光S3の光量(図7の信号電荷S6に相当)から外乱成分(図8の信号電荷S16に相当)を除去した値と、反射光S4の光量(図9の信号電荷S26に相当)から外乱成分(図10の信号電荷S36に相当)を除去した値との比に等しい。

【0052】(9)式の各出力値S10、S11、S20、S21はステップ107、112、117、122において、距離情報、距離補正情報、反射率情報、反射率補正情報として格納されている。したがって、これらの情報 30に基いて、TD/Tsが得られる。パルス幅Tu1は既知であるから、(5)式とTD/Tsから距離rが得られる。

【0053】このように(5)式と(9)式に基いてカメラ本体から被計測物体の表面の各点までの距離情報が補正され、この距離情報の検出精度が向上する。

【0054】なお本実施形態では、被計測物体の距離情報に対して、外光等の影響が除去されていたが、外光等の影響が無視できるときは、(9)式において外光等の影響に関する信号電荷の積分値(すなわちS11、S21)を省略すればよい。これにより、被計測物体の表面の反射率のみに関する補正が行なわれる。

【0055】また本実施形態において、ステップ105、110、115、120では、1フィールド期間の間、信号電荷の蓄積が行なわれているが、これに代えて、複数フィールド期間、電荷蓄積を行なうようにしてもよい。

【0056】次に図13、図14を参照してステップ1 26およびステップ132におけるデータの出力につい て説明する。

◆【0057】3次元画像入力モード(3Dモード)が設 定されていないとき、ステップ126で出力される距離 データおよびステップ132で出力される画像データは それぞれ別個のファイルに記録される。一方、3次元画 20 像入力モード(3Dモード)が設定されているときに は、ステップ126で出力される距離データおよびステ ップ132で出力される画像データは1つの3次元画像 情報ファイルとして記録媒体Mに記録される。すなわち 3次元画像入力モード切替スイッチ61を3次元画像入 力モードに設定した後、例えばVモードで撮影を行なう と、ステップ132で出力されるRGBの画像データは 3次元画像情報ファイルのフォーマットに従って記録媒 体上のファイルに出力される。次にV/Dモード切替ス イッチ18をDモードに切り替え距離測定を行なう。こ のときステップ126において、Vモードのステップ1 32で出力されたファイルと同一のファイルに距離デー タが3次元画像情報ファイルのフォーマットに従って出 力される。

【0058】図13はこの3次元画像情報ファイルの構造を模式的に表したものである。3次元画像情報ファイルは大きくファイル管理領域(ヘッダ領域)Ahとデータ領域Adに別れている。ヘッダ領域Ahには、例えば画像データがレッド(R)、グリーン(G)、ブルー(B)に関する輝度情報であること、それが記録されている順序、そのビット数など画像データに関する情報や、撮影日時、撮影者、撮影条件などの撮影状況に関する情報、また距離データにおける距離単位、そのデータの形式、バイト数など距離データに関する情報などが記録されている。

【0059】データ領域A。にはステップ132で出力される画素毎のRGBの画像データとステップ126で出力される距離データが記録されている。図14は、データ領域A。に記録された画素毎のRGBの画像データと距離データのメモリ上の配置を模式的に表したもので◆50 ある。図では画素の物理的配置に対応させてメモリ上の

データ配置を表しているため2次元的に表現されてい る。すなわち $M_0$ 、 $M_1$ 、 $M_2$  には1ライン目の1番左 の画素におけるRGBに関する画像データ(画素値)R 1,1 、G1,1 、B1,1 が記録されており、M3 にはその 画素に対応する距離データD1,1 が記録されている。同 様にM4 ~M7 には1ライン目の左から2番目の画素に おけるRGBの画像データR1,2 、G1,2 、B1,2 と距 離データD1,2 が記録されている。M4n~M4n+3には2 ライン目の1番左の画素のRGBの画像データR2,1、 G2,1 、B2,1 と距離データD2,1 が記録されている。 なおここでnは水平方向の画素数である。

【0060】ステップ132で出力されるRGBの画像 データは上述のフォーマットにしたがって記録媒体上の 3次元画像情報ファイルに出力される。 すなわちヘッダ 領域Anには画像データに関する情報が記録され、距離 データに関する領域は空き領域として残される。またデ ータ領域Aa についてもRGBの画像データのみが記録 され距離データが記録される領域は空き領域として残さ れる。

【0061】ステップ126では、距離データなどの距 20 離に関するデータが上述のフォーマットにしたがって出 力される。すなわちステップ132で空き領域として残 された距離情報に関するデータ領域に距離データなどの 距離情報に関するデータが書き込まれる。またこの間 に、撮影日時などの撮影状況に関するデータが手動また は自動でファイルのヘッダ領域Anに記録される。以上 により被計測物体に関する画像データと距離データは1 つの3次元画像情報として記録媒体Mに記録される。

【0062】以上のように第1の実施形態によれば、大 きな記憶容量を用いなくとも高精度な3次元画像情報を 30 記録できる。また各画素毎に対応する距離データが直接 記録されているため被計測物体の各部位までの距離を迅 速かつ簡便に得られ、距離データを用いた3次元画像処 理も容易に行なえる。更に各画素毎に画像データと距離 データが隣接して記録されているので、2次元画像表示 と同時に3次元画像処理を行なう際にも、迅速かつ簡便 に画像データに対応する距離データを得ることができ る。

【0063】次に図16を参照して本発明の第2の実施 形態について説明する。第2の実施形態において、機械 的、電気的構成や距離情報検出動作は第1の実施形態と 同様である。第2の実施形態と第1の実施形態で異なる のは3次元画像情報ファイルのフォーマットのみであ る。

【0064】第1の実施形態では各画素毎にRGBの画 像データと距離データが記録されていたが、第2の実施 形態では数画素 (例えば4画素)を1つのグループと し、グループ毎に1つの距離データを記録する。図は横 2画素分、縦2画素分の計4画素を1つのグループとし た場合におけるメモリの配置を模式的に表している。M 50 レスと、その区間における距離レンジが記録されていれ

1 4

o 、M<sub>1</sub> 、M<sub>2</sub> には1ライン目の1番左の画素に関する RGBの画素値R1,1 、G1,1 、B1,1 が記録されてお り、M<sub>3</sub> 、M<sub>4</sub> 、M<sub>5</sub> には1ライン目の左から2番目の 画素に関するRGBの画素値R<sub>1,2</sub>、G<sub>1,2</sub>、B<sub>1,2</sub>が 記録されている。M6 、M7 、M8 には2ライン目の1 番左の画素に関するRGBの画素値R2,1、G2,1 、B 2,1 が記録されており、M9 、M10、M 11 には2ライ ン目の左から2番目の画素に関するRGBの画素値R 2,2 、G2,2 、B2,2 が記録されている。またM12には 2ライン目の左から2番目の画素に関する距離データの 値D 2,2が記録されている。すなわちMo ~M 12 に第 1のグループに関する3次元画像データが記録される。 第1のグループに隣接する第2のグループ(4画素)の 3次元画像データはM13~M25に記録され、以下4画素 を単位として3次元画像データが記録される。

【0065】なお本実施形態で、グループの距離情報と して記録されたのは、4画素のうち右下の画素に対応す る距離データであった。しかし、これはグループの中の 他の画素に対応する距離データであってもよいし、グル ープにおける距離データの平均値であってもよい。

【0066】以上のように第2の実施形態によれば、画 像データほど詳細な距離データが必要ではない場合、数 画素毎に距離データを記録することにより3次元画像情 報ファイルの容量を第1の実施形態のときよりも減ずる ことができる。

【0067】次に図17を参照して第3の実施形態につ いて説明する。第3の実施形態も第2の実施形態と同様 に第1の実施形態と異なるのは3次元画像情報ファイル のフォーマットのみで、他の形態は第1の実施形態と同 様である。

【0068】図17の横軸は被計測物体までの距離であ り、縦軸は所定の距離レンジにおける相対距離に対応し た距離データの値である。例えばある画素に対応する被 計測物体までの距離がしであるとき、距離しは距離レン ジ2の最近距離し1とし1からの相対距離しrとの和で 表され、3次元画像情報ファイルのデータ領域には相対 距離Lrに対応する距離データD (Dmin ≦D≦ Dmax )が記録される。すなわち、距離データDが例え ば8ビットデータの場合、Dmin = 0、Dmax = 255 であり、 $LrはLr=(L2-L1)/256\times D$ で表

【0069】ヘッダ領域には、第1の実施形態で例示し た情報に加えて、各距離レンジの最近距離と最遠距離の 情報と、各画素がどの距離レンジに対応するのかを示す 情報が記録されている。このとき隣接する画素は通常同 一の距離レンジに対応するので各画素と距離レンジとの 対応関係は各画素毎に記録する必要はない。例えば水平 方向に連続した画素が、ある区間にわたり同一距離レン ジに対応するとき、この区間が開始または終了するアド

せる。

ばよい。なお距離レンジに関する情報としては、距離レンジの最近距離と最遠距離の他、最近距離とその幅(最遠距離と最近距離の差)であってもよい。

【0070】以上のように第3の実施形態によれば、被計測物体までの距離を各距離レンジにおける相対距離で表すことにより、1つの距離データに割り当てられるビット数を減らすことができるため、ファイル全体の記録容量を減ぜられる。

【0071】次に図18を参照して第4の実施形態を説明する。第4の実施形態は距離データを基準距離データからの差分として表したものであり、その他は、第1の実施形態と同じである。

【0072】図は、画素の物理的配置に対応させて距離データを記したものである。左側の図の数値は、各画素の被計測物体までの距離を絶対または相対距離で表したときの距離データを表している。一方右側の図の数値は、左側の図における距離データを基準として差分の形式で表したものである。ただし基準となるべき距離データがない場合には絶対または相対距離に対応する距離データがない場合には絶対または相対距離に対応する距離データのをそのまま用いている。例えば右図における左上の距離データDo(123)は、これより先のメモリに基準とすべき距離データが記録されていないため絶対または相対距離に対応する距離データがそのまま記録されている。また差分距離データが(i=1,2,…,N)は距離データDiとDi-1の差(Di-Di-1)で表される。ただしNは距離データの総数である。

【0073】なお、上記の例では隣接するデータとの差分が用いられたが、1つの距離データを基準距離データとして差分距離データを求めてもよい。例えばDoを基30準距離データとして、差分距離データdiをDiとDoの差(Di-Do)で求めてもよい。

【0074】このように第4の実施形態によれば、第3の実施形態と同様に各距離データが必要とするビット数を減らせるので、ファイル全体の記録容量を減ぜられる。

【0075】次に図19、図20を参照して第5の実施 形態について説明する。第5の実施形態は、第1の実施 形態の図11、図12で示されたフローチャートの一部 が変更されたものであり、その他の部分は第1の実施形 40 態と同様である。また3Dモードのときに出力される3 次元画像データは、第1~第4の実施形態で用いられた データ形式の何れであってもよい。

【0076】ステップ201においてレリーズスイッチ15が全押されていることが確認されるとステップ202が実行される。モードがVモード又は3Dモードのときには、ステップ225において測距光制御がオフ状態に設定されるとともにCCD28のビデオ制御がオン状態に定められる。

【0077】ステップ227では、1画像分の撮像が完 50 ことにより画像情報と距離情報を同時に入力してもよ

了したか否かが判定される。1画像分の撮像が完了すると撮像された画像データは画像メモリ34に一時的に記憶され、ステップ228において3Dモードであるか否かが判定される。3Dモードのときには、ステップ203に処理が移され第1の実施形態と同様に距離情報検出動作が実行される。すなわちステップ203~ステップ223では、第1の実施形態におけるステップ103~ステップ123で実行されたのと同じ処理が行なわれる。

10 【0078】ステップ223において距離データの演算 処理が終了すると距離データは、画像メモリ34に一時 的に記憶される。その後、画像メモリ34に記憶された 画像データと距離データは、ステップ224において第 1~第4の実施形態で述べられたデータ形式の何れかで 記録媒体Mに3次元画像情報ファイルとして記録され る。

【0079】3Dモードが設定されず、V/Dモード切替スイッチ18がVモードに設定されているときには、ステップ202からステップ225に処理は移り、ステップ228までは3Dモードのときと同様な処理が行なわれる。ステップ228で3Dモードでないと判定されると、ステップ224で画像メモリ34に一時的に記録されていた画像データは、記録媒体Mに画像データファイルとして記録される。

【0080】また3Dモードは設定されず、V/Dモード切替スイッチ18がDモードに設定されているときには、処理はステップ202から直接にステップ203に移り一連の距離情報検出動作がステップ203~ステップ223において行われ、検出された距離データは画像メモリ34に一旦に記憶され、その後ステップ224で距離データファイルとして記録媒体Mに記録される。【0081】以上のように第5の実施形態によれば3D

モードにおける画像情報検出動作および距離情報検出動

作を一連の処理として行なうことができる。 【0082】なお第1の実施形態では、全ての画像データを記録媒体Mに記録した後に距離データを記録媒体Mに記録したため、記録媒体Mにはランダムアクセスできる必要がある。しかし、画像データ及び距離データを例えばシステムコントロール回路35の内部または外部に設けられたメモリに一旦記憶することにより、これらを3次元画像情報ファイルのフォーマットにしたがってシーケンシャルに記録媒体Mへ出力できるようにしてもよい。またデジタルデータをアナログ信号に変換してアナログ記録媒体に記録してもよい。

【0083】また本実施形態では、エリアセンサ(CCD)を1つしか備えていなかったため、画像情報と距離情報を別々に求めなければならなかったが、撮像レンズ11からの入射光をハーフミラー等を用いて2分割し、分割された光をそれぞれ2つのエリアセンサで受光することにより画像情報と距離情報を同時に入力してもよ

11

【0084】また本実施形態では画像データとしてRGBを用いたが、YCbCrを用いてもよいし、カラーの画像データでなく白黒の画像データであってもよい。 【0085】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、少ない記憶容量で高精度の3次元画像情報を記録でき、3次元画像処理を容易に実行できる形式で画像データおよび距離データを記録媒体に記録する3次元画像入力装置を得ることができる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態である3次元画像入力装置 を備えたカメラの斜視図である。

【図2】図1に示すカメラの回路構成を示すブロック図である。

【図3】測距光による距離測定の原理を説明するための図である。

【図4】測距光、反射光、ゲートパルス、およびCCD が受光する光量分布を示す図である。

【図5】CCDに設けられるフォトダイオードと垂直転 20 送部の配置を示す図である。

【図6】CCDを基板に垂直な平面で切断して示す断面図である。

【図7】被計測物体までの距離に関するデータを検出する距離情報検出動作のタイミングチャートである。

【図8】距離補正情報の検出動作のタイミングチャートである。

【図9】反射率情報の検出動作のタイミングチャートである。

18 【図10】反射率補正情報の検出動作のタイミングチャートである。

【図11】第1の実施形態における距離情報検出動作及び画像情報検出動作のフローチャートの前半部である。 【図12】第1の実施形態における距離情報検出動作及び画像情報検出動作のフローチャートの後半部である。 【図13】距離データと画像データが記録されたファイ

【図14】第1の実施形態においてファイルに記録され 10 た画像データと距離データの概念的構造を示す図であ る。

ルの概念的構造を示す図である。

【図15】カメラ背面に設けられた3次元画像入力モード(3Dモード)切替スイッチの図である。

【図16】第2の実施形態におけるファイルに記録された画像データと距離データの概念的構造を示す図である。

【図17】第3の実施形態における被計測物体までの距離と距離レンジにおける相対距離データとの関係を示す図である。

20 【図18】第4の実施形態における差分距離データを説明した図である。

【図19】第5の実施形態における距離情報検出動作及 び画像情報検出動作のフローチャートの前半部である。

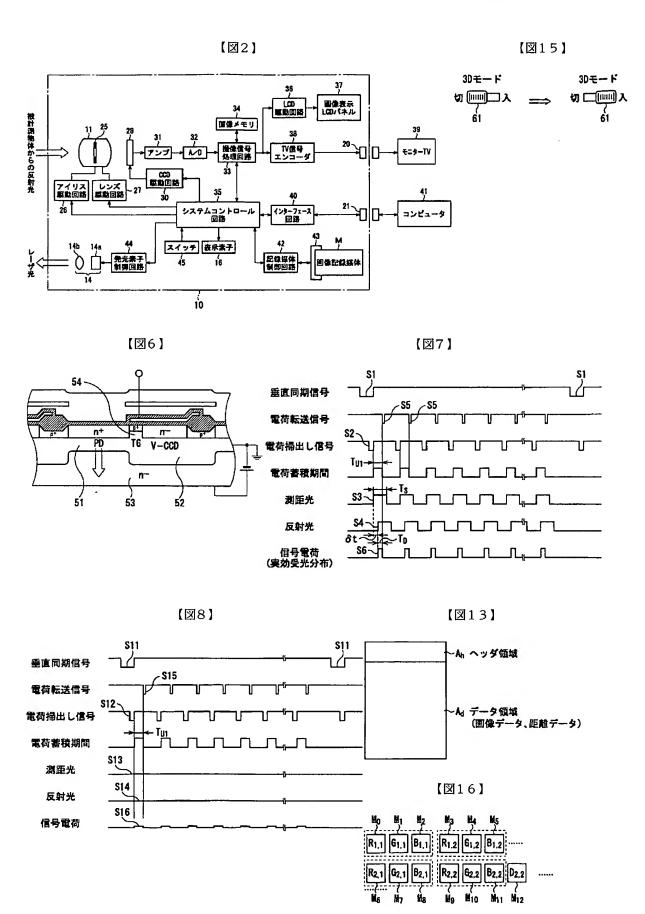
【図20】第5の実施形態における距離情報検出動作及 び画像情報検出動作のフローチャートの後半部である。 【符号の説明】

Ad データ領域

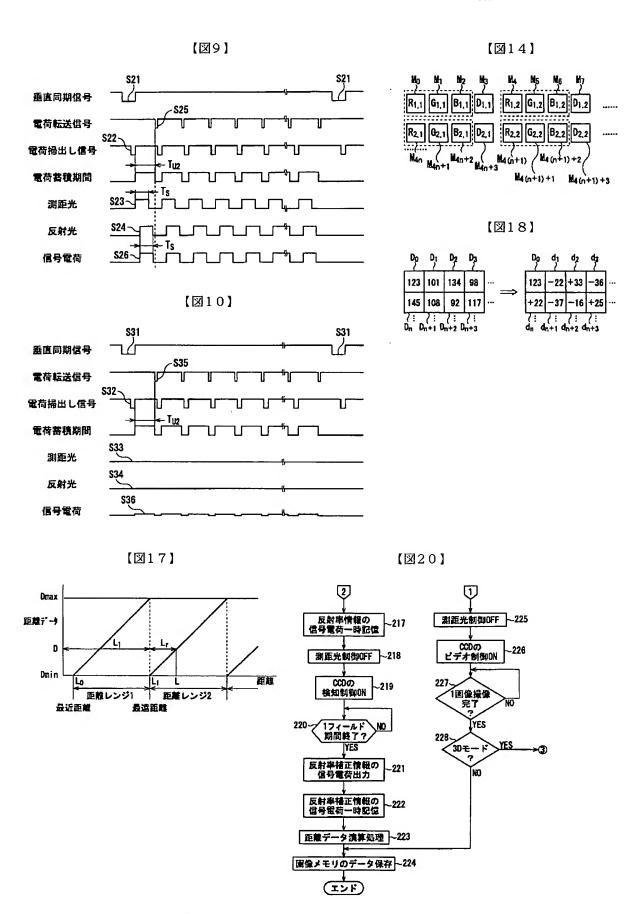
Ah ファイル管理領域 (ヘッダ領域)

M 記録媒体

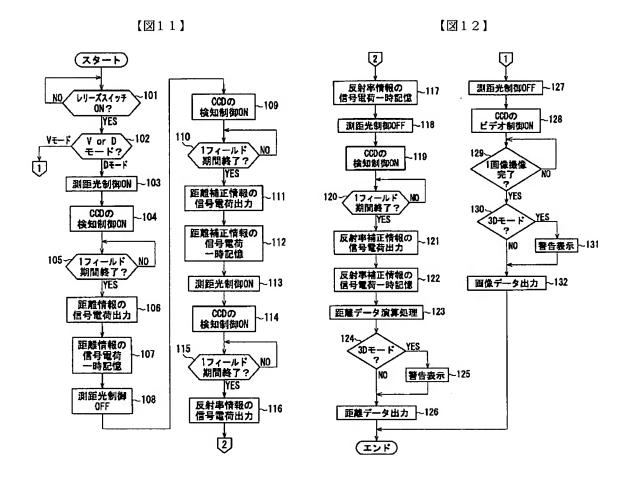
【図1】 【図3】 【図5】 -52b -52c -52d 12 -52a 51-【図4】 - 52b -52c 測距光 10 反射光 反射光検知期間 光量分布



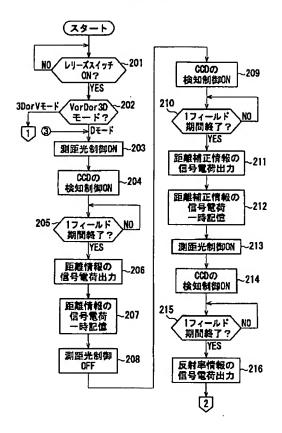
◯BGBGCBG ~8♦♦ ↑N□•X□■B B&C©©C®®



Chabhacin ~i♦ + tmo•xo== hacidcal



### 【図19】



#### フロントページの続き

F ターム(参考) 2F065 AA04 AA06 AA53 BB05 DD03 DD04 DD07 DD11 FF12 FF33 GG04 HH04 HH13 JJ03 JJ09 JJ26 NN12 NN15 QQ03 QQ13 QQ24 QQ27 QQ34 SS13 5B047 AA07 BB04 BC05 BC06 CB11 5C061 AA20 AB03 AB06 AB08 AB21